▲总则	为保障设备先进性,投标产品需是 2019 年 1 月 1 日之后首次获得 NMPA 认证的最新版本 3.0T 磁共振。若是 GE 必须提供具备 MultiDrive 双源技术的 AIR 平台机型,西门子必须提供具备 TrueShape 双源技术的 BioMaTrix 平台机型,飞利浦必须提供具备 4D MultiTransmit 双源技术的 Vitaleye 平台机型,联影必须提供具备 EasySense智能多源发射系统的 uAIFI 平台机型,其他厂家须提供各自具备双源技术的最新最高端 3T 机型。			
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求	说明	
1	磁体			
1. 1	磁场强度	3. OT		
1.2	中心共振频率	≥127MHz		
1.3	磁体长度 (不含外壳)	≤174cm		
★ 1.4	磁体内径(患者检查孔 道内径)大小	≥70cm		
★ 1.5	磁场均匀度(V-RMS 测量法 24 平面, Typical值)40cmDSV	≤0.26ppm		
1.6	磁场均匀度(V-RMS 测量法 24 平面, Typical值)30cmDSV	≤0.06ppm		
★ 1. 7	磁场均匀度(V-RMS 测量法 24 平面, Typical 值)50cmDSV	≤1.80ppm		
1.8	5 高斯磁力线径向范围:	径向≤2.8m		
1.9	磁体重量	≤6400kg		
2	梯度系统			
★ 2. 1	单轴梯度场强(非有效 值)	≥60mT/m		
2. 2	单轴梯度切换率(非有 效值)	≥200T/m/s		
★ 3	扫描床水平运动最大速 度	≥300mm/sec		
4	射频系统			
4. 1	射频功率	≥30KW		
★ 4. 2	发射带宽	≥1MHZ		
★ 4. 3	射频放大器驱动数量	≥2 ↑		
4.4	一体化头颈联合相控阵 线圈	≥18 通道		

	H4 24 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		
4. 5	腹部线圈一个(单个线 圈长度≥65cm,否则提 供两个来满足大范围扫 描)	≥30 通道(单一线圈,非组合线圈通道数)	
4. 6	全脊柱相控阵线圈	≥40 通道	
4. 7	超柔多用途线圈(可用 于肩,膝,踝,髋、腕、 肘,以及前列腺和心脏 等解剖部位扫描)	≥20 通道	
★ 4.8	系统同时并行传输独立 通道数(单视野不移床 一次扫描最大接收通道 数)	>72 通道	
4. 9	乳腺线圈	≥8 通道	
▲ 5	静音技术	若为西门子公司,则需提供 Quietx 技术; 若为 GE 公司,则需提供 ART 技术; 若为飞利浦公司,则需提供 SoftTone 技术; 若为联影公司,则提供 Qscan 技术; 其他 厂家请提供类似技术	
6	计算机系统		
6. 1	主 CPU 主频	≥3. 5GHZ	
6. 2	主内存	≥64GB	
6. 3	重建速度(请附 Data Sheet 证明)	≥70000 幅/秒 (2D 傅立叶变换, 256×256 矩阵, 100% FOV, 100%数据重建)	
6. 4	阵列处理器内存	≥180GB	
6. 5	显示器	≥24 英寸彩色 LCD 液晶显示	
7	扫描参数		
7. 1	最大 FOV	≥50cm	
★ 7. 2	二维最薄扫描层厚	≤0.1mm	
7. 3	EPI 最大回波链	≥256	
7. 4	EPI 最短 EPS 时间(256 矩阵)	≤0.57ms	
7. 5	EPI 最短 EPS 时间(128 矩阵)	≤0.35ms	
7. 6	EPI 最短 EPS 时间 (64 矩阵)	≤0.25ms	
▲8	扫描技术与序列	具备自旋回波序列、梯度回波(GRE)序列、 压缩感知技术、定量图谱技术、各项同性 高分辨解剖成像、高清弥散技术、前瞻性 磁敏感伪影校正技术、磁敏感加权成像技	

ı			i i
		术、脑功能成像 fMRI; 皮层激发研究	
		(BOLD)、弥散张量成像(DTI)、金属伪 影抑制技术、肺部成像,波谱成像,小视	
		■ 野高清弥散技术、动态增强成像技术、多	
		层成像技术、心脏去金属伪影成像、心脏	
		定量技术	
		西门子提供 Deep Resovle , GE 需提供 AIR	
	深度学习重建平台	Recon DL,飞利浦提供SmartSpeed,联影	
		提供 Deep Recon, 其他厂家请提供类似技	
		术;要求具备1.提供深度学习技术白皮书;	
A 9		2. 深度学习技术可以应用于神经、体部、	
		心脏、关节、脊柱成像; 3. 深度学习可以	
		兼容并行采集加速技术; 兼容压缩感知成	
		像技术;兼容多层采集加速技术;可以应	
		用于弥散成像序列;可以应用于平扫及增	
		强成像。	
		提供皮层功能区分析软件包,动态 EPI,包	
		括参数图,动态图像的量化分析,弥散成	
		像的表观弥散系数图,弥散张力(DTI)成像	
▲ 10	原厂最新版本独立后处理工作站2套	后处理软件包:包括部分各向异性图 RA 和	
		相对各向异性图 FA。同时可获得下列图: ADC, eADC, 容积比例图, 各向异性图, 平	
		ADC, EADC, 谷保比例图, 各同开性图, 干 均弥散系数, 表观弥散系数, 容积弥散系	
		数和量级弥散系数。	
		颅颈一体血管壁成像解决方案 1 套	
		心脏高级后处理软件包 1个	
		颅颈一体血管壁成像线圈 ≥48 通道 1个	
		肩关节专用硬线圈 ≥16 通道 1 个	
	附属设备	膝关节专用硬线圈 ≥16 通道 1 个	
		机房屏蔽及配套房间装修 提供	
		双系统精密空调(制冷量≥50KW、风量≥	
		15000m³/h) 1 套	
		双机组水冷机制冷量≥70KW 1台	
▲ 11		高压注射器 2台	
		磁共振兼容转运呼吸机 1台	
		UPS 不间断电源(含电缆线、满足整机使用,	
		后备时间≥30分钟) 1套	
		双立柱智能铁磁探测系统 2套	
		无磁转运床和轮椅 2套	
		无磁灭火器 2 个	
		元螆斗机	
		九磯监控示外 1 套 线圏整理柜 1 个	
		X	

≥86 英寸影像会诊中心及智能图像调阅系统(含智能晨会系统、无线投屏、电子讲台等)1套27英寸4M 医学图像显示屏 (含质控系统、DICOM 自动校准系统)4台30英寸6M 医学图像显示屏 (含质控系统、DICOM 自动校准系统)2台一体化电动升降阅片工位 8套以上产品及服务的费用均包含在投标报价中

三、其他

- 1、机房屏蔽及配套装修:投标人应提供包括但不限于屏蔽效能、屏蔽材料选择、结构设计、电磁干扰防护等机房屏蔽施工、以及配套装修施工,验收时提供第三方检测合格报告。
- 2、技术培训:投标人应对设备操作及维修人员进行操作及维修等技术培训(结合项目及实际状况,提供适合采购人的、有针对性的培训方案,培训方案包括但不限于以下内容:培训频次、培训方式、培训效果),直至技术人员熟练掌握使用及养护方法、维修技能为止,提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命。
- 注:▲为必须指标(如不满足,评标委员会应当将其作为无效投标处理)
- ★为重点指标(如不满足,将予以扣分,具体扣分办法详见招标文件第五章附件3评分标准)